

BODACC

BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES

ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.bodacc.fr

BODACC « A »

Annonce n° 1172

75 – PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Ventes et cessions

890 217 037 RCS Paris.

MMSC.

Forme : Société par actions simplifiée.

Capital : 50000.00 EUR.

Adresse : 2, avenue de la Porte de Saint-Cloud, 75016 Paris.

Précédent propriétaire : 890 217 037 RCS Paris. **MMSC.**

Oppositions : Article L.236-15 du code de commerce.

Commentaires : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : MMP Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 55-57-59 rue Jean Jaures 92800 Puteaux Capital : 50000.00 EUR Numéro unique d'identification : 839392842 Lieu d'immatriculation : Nanterre. Société absorbée : MMSC Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 2 avenue de la Porte de Saint-Cloud 75016 Paris Capital : 50000.00 EUR Numéro unique d'identification : 890217037 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 2849227.00 EUR - passif de 6072944.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : néant. Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 28.06.2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société MMP : 02.07.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Nanterre). Pour la société MMSC : 02.07.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris)..